DOC	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE	
SS	SS7-S-601	1/5		
BACK	(GROUND	手半田のみ		
			(s)	
1. Ge	neral 一般事項			
2.App. 2.1 A 2.2 C 3.Ratii	Application 適用範囲 Operating temperature range storage temperature range fest conditions 試験状態 earance, construction and compearance 外観 Construction and dimensioning 定格 Manufactrical specification 電気に	保存温度範囲:-40 ~ 85°C(テーピングは除く) Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as fol 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Ambient temperature 温 度:5~35°C Relative humidity 相対湿度:25~85% Air pressure 気 圧:86~106kPa Should any doubt arise in judgement, tests shall be conducted at the following conditions. ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度:20±2°C Relative humidity 相対湿度:60~70% Air pressure 気 圧:86~106kPa dimensions 外観、構造、寸法 Switch shall have good finishing, and no rust, crack or plating failures. 各部の仕上げは良好で、機能上有害な鯖、傷、割れ、めっき不良及び剥離等があってはない。 本部の仕上げは良好で、機能上有害な鯖、傷、割れ、めっき不良及び剥離等があってはない。 本部の仕上げは良好で、機能上有害な鯖、傷、割れ、めっき不良及び剥離等があってはない。 本語の仕上げは良好で、機能上有害な鯖、傷、割れ、めっき不良及び剥離等があってはない。 本語の仕上が表します。 本語の上が表します。 本語の上が表しまする。 本語の上が表します。 本語の上が表します。 本語の上が表しまする。 本語の上が表します。 本語の上が表します。 本語の上が表しまする。 本語の上が表しまする	ollows. ならない。 Criteria 判定基準	
4.1	i t	Shall be measured at 1 kHz±200 Hz (20 mV MAX, 50 mA MAX) or 1 A, 5 V DC by 70	_mΩ MAX	
	1	voltage drop method. I kHz士200 Hz、電圧 20 mV 以下、電流 50 mA 以下による方法。 または DC 5V, 1A の電圧降下法で測定する。		
4.2	resistance A	Fest voltage: 500 V DC, measured after 1 min ± 5 s Applied position: Between all terminals	_MΩ MIN	
	絶縁抵抗 D	色 縁 抵 抗		
4.3	耐電圧 A A		No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。	
4.4	Changeover timing 切換タイミング	Refer to individual product drawing. 個別製品図による。		
5. Med	L chanical specification 機構	戒的性能		
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
5.1			to individual product drawing.	
	作動力		見品図による。	
5.2	terminal D 端 子 強 度 端	は of 3 N shall be applied to the tip of terminal in a section for 1 min. The test shall be done once per terminal. つ一方向へ 3 N の静荷重を1分間加える。		
5.3	actuator 操作部強度 操	t the root of actuator for 15 s. 操作部の根元部に作動方向に <u>10 N</u> の静荷重を15 秒間加える。 著しい対	Shall be free from pronounced wobble, deformation and mechanical abnormalities. 著しいガタ及び曲がりのないこと。	
操作 A str of op		操作部の引張方向に <u>10 N</u> の静荷重を 15 秒間加える。 A static load of <u>1 N</u> shall be applied in the perpendicular direction for 15 s. 操作部の先端に作動方向と直角に <u>1 N</u> の静荷重を 15 秒間加える。	また、機械的に異常のないこと。	
			APPD. CHKD. DSGD. Mar.08,2007	
		大 点	8,200 MMan 9,2007 War. 00,2007	
PAGE	SYMB BACKGROUND	DATE APPD CHKD DSQD PAGE SYMB BACKGROUND DATE APPD CHKD DSQD F-36	gouda Francola, A. Yamagata	
	STMB BACKGROUND	THE POINT DOGS THE TOTAL STAND DAVID ONLY MALE MALE OUND DRIED 1/2	-	

DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE SSSS7-S-601 2/5 製品仕様書 Items Test conditions 試験条件 Criteria 判定基準 5.4 Wobble of actuator Run-out(P-P) shall be measured by applying a static load of 1 N in the perpendicular direction P-P: 2 mm MAX 操作部の振れ of operation at the tip of actuator 操作部の先端に作動方向と直角に 1 N の静荷重を加え、振れ幅(最大値)を測定する。 5.5 Vibration Switch shall be secured to a testing machine by a normal mounting device and method. Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1): 耐 振 性 Switch shall be measured after following test. スイッチを正規の取付用具、取付方法で試験機に固定し、下記条件で試験を行い、試験後 Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2): 測定する。 100 MΩ MIN (1)Vibration frequency range 振動数範囲: 10~55 Hz Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3): (2)Total amplitude 全振幅 : 1.5 mm Apply 500 V AC for 1 min. (3)Sweep ratio 掃引の割合: 10-55-10 Hz Approx. 1 min 約1分 No dielectric breakdown shall occur. (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or linear 絶縁破壊のないこと。 掃引振動数の変化方法 対数又は直線近似 Operating force 作動力 (Item 5.1): (5)Direction of vibration: Three perpendicular directions including actuator Within specified value. 振動の方向 操作部を含む垂直3方向 規格値内とする。 (6)Duration 振動時間: 2 h each (6 h in total) 各 2時間(計 6時間) Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。 5.6 Shock Switch shall be measured after following test. Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1): 耐衝擊性 下記条件で試験を行い、試験後測定する。 70 mΩ MAX (1)Mounting method 取付方法: Normal mounting method ____ Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2): 正規の方法で取り付ける。 __100 ___MΩ MIN (2)Acceleration 加速度: 980 m/s² Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3): 作用時間 : 11 ms (3)Duration Apply 500 V AC for 1 min. (4)Test direction 試験方向 : 6 directions No dielectric breakdown shall occur. (5)Number of shocks 試験回数 : 3 times per direction 絶縁破壊のないこと。 (18 times in total) Operating force 作動力 (Item 5.1): 各方向各3回(計18回) Within specified value. 規格値内とする。 Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。 5.7 Solderability Switch shall be checked after following test. More than 90 % of immersed part shall be はんだ付け性 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 covered with solder (1)Solder はんだ:Sn-3.0Ag-0.5Cu The criterion is not applicable to the frame (2)Flux フラックス: EC~19S-8 浸漬した部分の_90_%以上がはんだで覆われて (3)Soldering temperature はんだ温度: 245±5 ℃ いること。 Immersing time 浸漬時間: 5±1 s ただし、枠は適用しない。 Flux immersing time shall be 5~10 s in normal room temperature. ただし、フラックス浸漬は常温で5~10秒とする。 5.8 Resistance to Switch shall be measured after following test. No abnormalities shall be observed in soldering heat 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 appearance and operation. The electrical はんだ耐熱性 はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu (1)Solder performance requirements specified in item フラックス: EC-19S-8 (2)Flux 4 shall be satisfied 外観に著しい変形のないこと。 Manual soldering 手はんだ また、動作に異常がなく、4項の電気的性能を Wattage of soldering iron こて容量:15 W) 満足すること。 Diameter of soldering iron tip こて先径: Ø1 mm Temperature of soldering iron tip こて先温度:320±5℃ はんだ付け時間:3s MAX Soldering time Above conditions shall be applied to Glass fabric base, epoxy resin P.C.B of 0.3 ~ 0.8 mm thick. Soldering iron shall be put at the tip of terminals and prevented excessive force to the terminals. 上記の条件は、t0.3~0.8 mm のガラス基材エポキシ樹脂積層板について適用する。 また、はんだごては端子先端に当て、端子に異常加圧のないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1): 6.1 Operating life 10.000 cycles of operation shall be performed continuously at a rate of 15~20 cycles/min without load without load 100 mΩ MAX 無負荷寿命 無負荷にて10.000サイクル(動作速度 15~20 サイクル/分)連続動作を行う。 Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2): ______MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3): Apply 100 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1): Within+10,-30% of specified value. 規格値の+10,-30%以内。 Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。 6.2 Operating life 10,000 cycles of operation shall be performed continuously at a rate of 15~20 cycles/min Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1): with <u>4</u> V DC, <u>0.3</u> A. with load ___130 _mΩ MAX 負荷寿命 DC_4 V, 0.3 A(抵抗負荷)にて10,000サイクル(動作速度15~20 サイクル/分)連続動作を行う。 Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2): __10__MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3): Apply 100 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1): Within+10,-30% of specified value. 規格値の+10,-30%以内。 Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。 ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

DOC	UMNT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
sss	S7-S-601	製品仕様書		3/5
6.Dur	ability 耐久性能			
\vdash	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
7.5			Gircona	17 人 安 十
7.Env	ironmental test 耐候性 Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
7.1	Cold	After testing at -40±2°C for 500 h, the switch shall be allowed to stand under		接触抵抗 (Item 4.1):
	耐寒性	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed.	100 _m Ω Insulation resistance	
		-40±2℃にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。	10MΩ	
		ただし、水滴は取り除く。	Voltage proof 耐電	
				V AC for 1 min. reakdown shall occur.
l			絶縁破壊のな	
			Operating force 作事 Within+10,~30%	of specified value.
			規格値の+10,-	30% 以内。
			Shall be free from me 機械的に異常がない。	
7.2	Dry heat	After testing at 85±2°C for 500 h, the switch shall be allowed to stand under	Contact resistance	
	耐熱性	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.		
		85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。	10_MΩ	
			Voltage proof 耐電兒 Apply 500 V	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	reakdown shall occur.
			絶縁破壊のなり Operating force 作動	
				of specified value.
			規格値の <u>+10,-</u>	30% 以内。 be recognized in Appearance
			and construction.	be recognized in Appearance
7.3	D bt	After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to	外観・構造に異常がな	
7.3	Damp heat 耐湿性	stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then	Contact resistance 100 m Ω M.	
		measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2℃、相対湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	Insulation resistance	
		する。ただし、水滴は取り除く。		
			Apply 100 V	
			No delectric b	reakdown shall occur. ハこと。
			Operating force 作動	
			Within <u>+10,-30</u> % of spe 規格値の+10,-30% 以	
			Shall be free from med	chanical abnormalities.
			機械的に異常がないこ	١٤.
7.4	01	After 100 cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand	Combon modeles of	☆&₼+広+ ⇒ (₹↓ 4 . 1)
7.4	Change of temperature	under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement	Contact resistance 100m Ω MAX	
	温度サイクル	shall be made within 1 h after that. Water drops shall be removed. 下記条件で 100サイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。	Insulation resistance	
		下記宋代で「UUウインル試験後、吊温吊進中に「時間放園し」時間以内に測定する。 ただし、水滴は取り除く。	100_MΩ M Voltage proof 耐電圧	
		85±2°C	Apply 100 V	
		Normal room temperature	No dielectric bi 絶縁破壊のなし	reakdown shall occur いこと。
		常温	Operating force 作動	
			Within <u>+10,-30</u> % 規格値の+10,-	of specified value. 30% 以内。
		-40±3°C 30min 30min	Shall be free from med	
			機械的に異常がないこ	-د.
		2~3min 2~3min		
7.5	Damp heat with	DC voltage 1.5 times as much as rated voltage shall be applied continuously between	Insulation resistance f	绝縁抵抗 (50V DC):
	load	adjacent terminals at 60±2°C and 90~95%RH. After 500 h testing, switch		10 MΩ MIN
	(Resistance to silver migration)	shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made within 1 h after that.	Voltage proof 耐電圧: Apply 100V AC	
	耐湿負荷	Water drops shall be removed.	No dielectric bre	akdown shall occur.
	(耐銀マイグレーション特性)	60±2℃、相対湿度90~95%にて隣接端子間に定格電圧の1.5倍の直流電圧を連続印加し、 500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。 ただし、水滴は取り除く。	AC 100V、1分間 絶縁破壊のない	
	14112)		"Pulsa MASS ON GO	

			()
DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
SSSS7-S-601		製品仕様書	4/5
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.6	Salt mist 塩 水 噴 霧	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1)Temperature 温度:35±2℃ (2)Salt solution 塩水濃度:5±1% (Solids by mass) (質量比) (3)Duration 試験時間: 24 ±1 h After the test, salt deposit shall be removed in running water. 試験後試料に付着した塩堆積物を流水で落とす。	No remarkable corrosion shall be recog- nized in metal part. 機能上有害な著しいさびがないこと。
In		* \$44. FT (- 32	

【Precaution in use】 ご使用上の注意

A.General 一般項目

- Al. This product has been designed and manufactured for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of conformity or check on us for the details.

 Alt is prohibited to use this product for flight control purposes in Avionics applications.
- 本製品は大丁は機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。人生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。航空機器の運航に関わる部分へは使用にならないでください。
- A2.Do not operate switches continuously at extremes of high and low temperatures of the specified temperature range. The maximum operating duration under the specific environmental conditions is specified in the part specifications. 使用温度範囲の上限付近及び下限付近での長時間の連続使用は出来ませんのでご注意下さい。使用条件の規定は製品仕様書の各種環境試験の範囲内となりますのでご注意下さい。
- A3. The specified operation life is determined at the temperature between 5℃ and 35℃, not at temperature extremes. 動作寿命の規定は、常温(5~35℃)によるもので使用温度上限及び下限付近での連続動作は出来ませんのでご注意下さい。
- A4. When switches are to be operated at temperature extremes continuously, we need to examine each specification whether it is possible. 使用温度上限及び下限付近で連続動作を行う場合は、機種毎に仕様規定が可能かどうかの確認が必要となりますのでご注意下さい。
- A5.This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.
 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L),容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to P.C.Board process はんだ付, 基板実装工程
- B1.Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2.Use of water soluble soldering flux shall be avoided because it may cause corrosion of the switch. はんだ付けの際、水溶性フラックスはスイッチを腐食させるおせれがありますのでご使用はお避けください。
- はんだいけの際、水谷性ノブツグスはスイッチを腐食させるおせれがありますのでこ使用はお避けください B3. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.
- B3. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. はんだ付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- B4. If you use a through hole PCB with smaller thickness than recommended, please previously check the soldering conditions adequately, because there is larger heat stress.

スルーホールのプリント基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は、推奨基板よりも熱ストレスの影響が大きくなりますので半田付け条件については事前に十分な確認をして下さい。

- C.Mechanism design(switch layout) 機構設計
- C1. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)
- スイッチ操作部に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合があります。スイッチに規定以上の荷重が加わらないようにご注意下さい。 (ストッパー強度参照)
- C2.Designing printed pattern and parts layout shall be considered because the characteristics may change due to warp of P.C.Board. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。
- C3. Please do not take the stress on the switch, when operate the switch. スイッチ使用時、スイッチ上面には荷重がかからない様ご配慮ください。
- C4. Note that the pattern or resist from on the switch mounting surface of the P.C.B may have an effect on the soldering because of those thickness. スイッチ取付面にあたるプリント基板のパターンやレジストの形状により、その厚み分が半田付け性に影響する場合がありえますのでご注意願います。
- C5.Care should be taken to assure that excess force is not applied on the actuator because it is small and weak when P.C.B. are stacked or transported. For miniature or low profile switches, do not give impact or excess force on them during assemble processes. 操作部は小さいため強度が弱くなっておりますので、工程内の P.C.B.の重ねや搬送時、操作部に力が加わらないようご注意下さい。特に小形、薄型のスイッチはセット取付け工程において外力が加わらないようご注意ください。
- D. Using environment 使用環境
- D1. Foreign matter invaded from outside. 外部浸入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは完全密閉構造ではありませんので,使用環境によっては塵埃が内部に侵入し,接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust. The followings are examples of dust invasion: が使用の際はフィッチに見続ば見るしないとうにできます。

- ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意下さい。 以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。
- (1)Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.
- 工程内におけるPCB切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙、発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。
- (2)Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch. 基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

DOCUMNT No.	TITLE PROD	CT SPECIFICATIONS PAGE	GE
SSSS7-S-601	製	品 仕 様 書	5/5

- D2. If you use this product in one of the following environmental conditions, progress of sulfuratio and oxidization on the contact part will be accelerated, which may cause contact failure. Therefore, be careful about the supposed environment.
 - 以下の様な環境下で使用されますと、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので使用環境に十分にご注意下さい。
 - (1) Around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated. And in case this product is always used in a place where exhaust gas from automobiles exist.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や、自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合

- (2) Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下のような部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
 部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用して下さい。
 - ・ When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure. シリコン系ゴム,グリース,接着剤,オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。 低分子シロキサンガスが発生しますと SW接点部に 2酸化珪素の皮膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- E. Storage method. 保管方法
- E1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温,常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から 6 ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用下さい。
- E2. Storage conditions the switches packed before being mounted.

実装前、梱包状態での保管条件

Temperature 温度:-5~35℃ Humidity 湿度:35~85%RH

E3. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリ袋で外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

- E4. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- F. Others. その他
- F1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又は発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- F2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own direction.

電気的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめご了承下さい。

- F3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生の恐れがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- F4. It is recommended to install a protective or redundant circuit, or to perform safety tests when you use the switches for the equipment requiring expensive safety, whatever purposes the equipment is applied for.

 用途の如何にかかわらず、高い安全性が求められる機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図られると同時に、お得意先において安全性のテストをされることをお勧めします。
- F5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring special safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing that fail safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしてますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

